

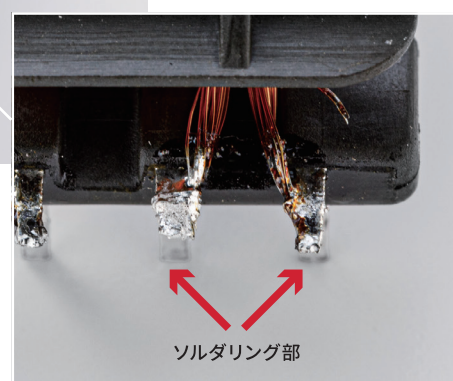
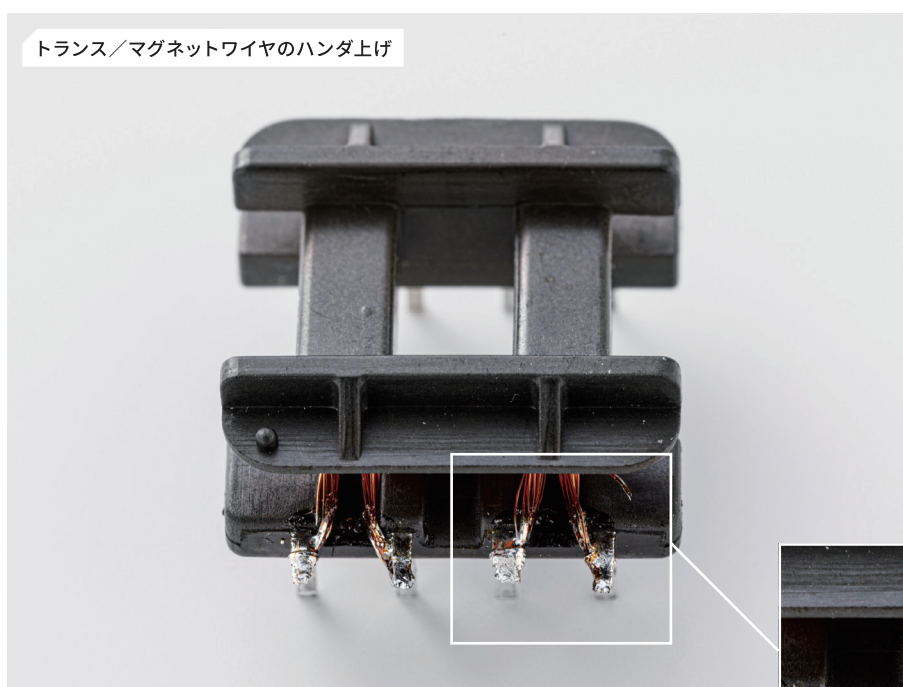


Application

Soldering ソルダリング

トランス・マグネットワイヤのはんだ

トランス／マグネットワイヤのはんだ上げ



Point ここがポイント

- ノン・フラックスではんだ付け
- ディッピングで樹脂皮膜絶縁破壊
- 端子とワイヤのはんだ中拡散接合
- 鉛フリーはんだ
- ボイド無し
- デンドライト(ウイスカ)の発生無し

Product used 使用する装置

- CSS



AP-J-0066A4-2019102801